货物需求一览表

项目名称：山东鲁能智能技术有限公司单元装置类产品专用IC芯片采购项目

项目编号：LN1903-0801-JY-WZXYZB-SY01

## 包一：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **设备名称** | | **型号** | **数量（套）** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专业资质要求** | **保证金金额（万元）** |
| 单元装置类产品专用IC芯片采购项目(包一) | IC芯片 | 直插芯片 | | B84112G0000G136 | 626 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：集货商。  2、2016年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于10份，合同总金额不小于300万元人民币，业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.17 |
| 直插芯片 | | TDA2030A ST T0220(替代UTC2030) | 1200 |
| 表贴芯片 | | AD7927BRUZ | 1800 |
| 表贴芯片 | | OP07CS | 36300 |
| 表贴芯片 | | REF02AU | 6000 |
| 表贴芯片 | | OP37GSZ | 3948 |
| 表贴芯片 | | ADUM1201BRZ | 6900 |
| 表贴芯片 | | ADM3485EARZ-REEL7 | 990 |
| 表贴芯片 | | S29GL128P10TFI01 | 756 |
| 表贴芯片 | | LM26480SQ-AA | 780 |
| 表贴芯片 | | S34ML01G100TFI00 | 756 |
| 表贴芯片 | | 88E6060-BO-RCJ1I000 | 684 |
| 表贴芯片 | | RX8025T/UB | 780 |
| 表贴芯片 | | SPX29302T5 | 900 |
| 表贴芯片 | | OMAPL138EZWTA3 | 738 |
| 表贴芯片 | | MT47H64M16NF-25E IT:M | 480 |
| 表贴芯片 | | XR16V554DIV | 678 |
| 表贴芯片 | | MK20DN512VLL10 | 648 |
| 表贴芯片 | | AAP2967-33VIR1 | 30 |
| 表贴芯片 | | LM2576S-ADJ | 30 |
| 表贴芯片 | | AD7616BSTZ | 654 |
| 表贴芯片 | | MT47H128M16RT-25E AAT:C | 198 |
| 表贴芯片 | | EP4CE15F17I7N | 198 |
| 表贴芯片 | | M25P64-VMF6TP | 198 |
| 表贴芯片 | | AD8607ARZ-REEL7 | 672 |
| 表贴芯片 | | CDSOT23-SRV05-4TCT | 72 |
| 表贴芯片 | | MKL15Z128VLH4 | 648 |
| 表贴芯片 | | SN74LV138APWR | 12 |
| 表贴芯片 | | ADM487EARZ | 13800 |
| 表贴芯片 | | LM92CIM | 198 |
| 表贴芯片 | | FM24W256-G | 198 |
| 表贴芯片 | | MKL16Z128VLH4 | 420 |
| 表贴芯片 | | AD7606BSTZ | 480 |
| 表贴芯片 | | SP3232EEN | 3414 |
| 表贴芯片 | | MAX485ESA | 4908 |
| 表贴芯片 | | STM32F103VET6 | 4200 |
| 表贴芯片 | | TJA1040T | 5400 |
| 表贴芯片 | | MAX3243EAI | 1830 |
| 表贴芯片 | | atmega64a-au | 4092 |
| 表贴芯片 | | HCPL0631 | 39600 |
| 表贴芯片 | | ATMEGA2560-16AU | 270 |
| 表贴芯片 | | STM32F103VCT6 | 1170 |
| 表贴芯片 | | ADM2587EBRWZ | 900 |
| 表贴芯片 | | STM32F103ZET6 | 690 |
| 表贴芯片 | | ADM202EARN | 3900 |
| 直插芯片 | | HCNR200 | 24060 |
| 直插芯片 | | PCF8574N | 2100 |
| 表贴芯片 | | SN65HVD3082ED | 6000 |
| 表贴芯片 | | HCNR201-500E | 1296 |
| 表贴芯片 | | STM32F407ZET6 | 228 |
| 表贴芯片 | | FM25V02 | 8400 |
| 表贴芯片 | | ST16C554DIQ | 840 |
| 表贴芯片 | | ATMEGA16-16AU | 4734 |
| 表贴芯片 | | SN65LBC184DR | 120 |
| 表贴芯片 | | XTS0102DCUR | 30 |
| 表贴芯片 | | UM3202Q | 90 |
| 表贴芯片 | | BMA250E | 30 |
| 表贴芯片 | | RT9293BGJ6 | 30 |
| 表贴芯片 | | SN74AVC4T774PWR | 30 |
| 表贴芯片 | | TPS55340PWR | 150 |
| 表贴芯片 | | TPS563200 | 30 |
| 表贴芯片 | | STM8L151C8T6 | 60 |
| 表贴芯片 | | ADR3430ARJZ-R2 | 6930 |
| 表贴芯片 | | TPS3823-30DBVR | 180 |
| 表贴芯片 | | MT29F4G08ABADAWP | 378 |
| 直插芯片 | | AP89085 DIP-24 | 30 |
| 表贴芯片 | | TLP185GB | 1404 |
| 表贴芯片 | | CD74HC238PWR | 18 |
| 表贴芯片 | | SN74AHC573D | 36 |
| 表贴芯片 | | 74LVC245APWR | 18 |
| 表贴芯片 | | SN74LVC1T45DBVR | 54 |
| 表贴芯片 | SN74AHC138PWR | | 54 |
| 表贴芯片 | 74HC245D | | 324 |
| 表贴芯片 | SN74LVC138APWR | | 36 |
| 表贴芯片 | TLP785GB | | 72 |
| 表贴芯片 | IMP706RESA | | 18 |
| 表贴芯片 | SN74AHC32PWR | | 18 |
| 表贴芯片 | TLP127 | | 288 |
| 表贴芯片 | ADR3425ARJZ | | 90 |
| 表贴芯片 | DS1307ZN | | 360 |
| 表贴芯片 | 74LVC2G34W6-7 | | 18 |
| 表贴芯片 | SN74LVC16T245DGGR | | 36 |
| 表贴芯片 | LY62256SN-70LL | | 300 |
| 表贴芯片 | LY62256SL-70LL | | 60 |
| 直插芯片 | SN65LBC184P | | 150 |
| 表贴芯片 | TLC5620ID | | 180 |
| 表贴芯片 | ATMEGA128-16AU | | 240 |
| 表贴芯片 | ATMEGA2561-16AU | | 30 |
| 表贴芯片 | TPS54325PWP | | 420 |
| 表贴芯片 | HCPL7840 | | 180 |
| 直插芯片 | HCNR201 | | 372 |
| 表贴芯片 | ISO7221ADR | | 480 |
| 表贴芯片 | ADR421BR | | 120 |
| 表贴芯片 | TLV2553IDW SO-14 TI | | 2400 |
| 直插芯片 | SN65HVD3082E DIP-8 | | 1920 |
| 表贴芯片 | EPM3128ATI100-10N | | 1944 |
| 表贴芯片 | HCPL-600 | | 3600 |
| 直插芯片 | TLC2543IN | | 60 |
| 表贴芯片 | ATSAMA5D34A-CU | | 1080 |
| 表贴芯片 | LFE3-17EA-6FTN256I | | 1080 |

包二：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **设备名称** | **型号** | **数量（套）** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **保证金金额（万元）** |
| 单元装置类产品专用IC芯片采购项目(包二) | IC芯片 | 直插芯片 | B84112G0000G136 | 417 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：集货商。  2、2016年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于10份，合同总金额不小于300万元人民币，业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.77 |
| 直插芯片 | TDA2030A ST T0220(替代UTC2030) | 800 |
| 表贴芯片 | AD7927BRUZ | 1200 |
| 表贴芯片 | OP07CS | 24200 |
| 表贴芯片 | REF02AU | 4000 |
| 表贴芯片 | OP37GSZ | 2632 |
| 表贴芯片 | ADUM1201BRZ | 4600 |
| 表贴芯片 | ADM3485EARZ-REEL7 | 660 |
| 表贴芯片 | S29GL128P10TFI01 | 504 |
| 表贴芯片 | LM26480SQ-AA | 520 |
| 表贴芯片 | S34ML01G100TFI00 | 504 |
| 表贴芯片 | 88E6060-BO-RCJ1I000 | 456 |
| 表贴芯片 | RX8025T/UB | 520 |
| 表贴芯片 | SPX29302T5 | 600 |
| 表贴芯片 | OMAPL138EZWTA3 | 492 |
| 表贴芯片 | MT47H64M16NF-25E IT:M | 320 |
| 表贴芯片 | XR16V554DIV | 452 |
| 表贴芯片 | MK20DN512VLL10 | 432 |
| 表贴芯片 | AAP2967-33VIR1 | 20 |
| 表贴芯片 | LM2576S-ADJ | 20 |
| 表贴芯片 | AD7616BSTZ | 436 |
| 表贴芯片 | MT47H128M16RT-25E AAT:C | 132 |
| 表贴芯片 | EP4CE15F17I7N | 132 |
| 表贴芯片 | M25P64-VMF6TP | 132 |
| 表贴芯片 | AD8607ARZ-REEL7 | 448 |
| 表贴芯片 | CDSOT23-SRV05-4TCT | 48 |
| 表贴芯片 | MKL15Z128VLH4 | 432 |
| 表贴芯片 | SN74LV138APWR | 8 |
| 表贴芯片 | ADM487EARZ | 9200 |
| 表贴芯片 | LM92CIM | 132 |
| 表贴芯片 | FM24W256-G | 132 |
| 表贴芯片 | MKL16Z128VLH4 | 280 |
| 表贴芯片 | AD7606BSTZ | 320 |
| 表贴芯片 | SP3232EEN | 2276 |
| 表贴芯片 | MAX485ESA | 3272 |
| 表贴芯片 | STM32F103VET6 | 2800 |
| 表贴芯片 | TJA1040T | 3600 |
| 表贴芯片 | MAX3243EAI | 1220 |
| 表贴芯片 | atmega64a-au | 2728 |
| 表贴芯片 | HCPL0631 | 26400 |
| 表贴芯片 | ATMEGA2560-16AU | 180 |
| 表贴芯片 | STM32F103VCT6 | 780 |
| 表贴芯片 | ADM2587EBRWZ | 600 |
| 表贴芯片 | STM32F103ZET6 | 460 |
| 表贴芯片 | ADM202EARN | 2600 |
| 直插芯片 | HCNR200 | 16040 |
| 直插芯片 | PCF8574N | 1400 |
| 表贴芯片 | SN65HVD3082ED | 4000 |
| 表贴芯片 | HCNR201-500E | 864 |
| 表贴芯片 | STM32F407ZET6 | 152 |
| 表贴芯片 | FM25V02 | 5600 |
| 表贴芯片 | ST16C554DIQ | 560 |
| 表贴芯片 | ATMEGA16-16AU | 3156 |
| 表贴芯片 | SN65LBC184DR | 80 |
| 表贴芯片 | XTS0102DCUR | 20 |
| 表贴芯片 | UM3202Q | 60 |
| 表贴芯片 | BMA250E | 20 |
| 表贴芯片 | RT9293BGJ6 | 20 |
| 表贴芯片 | SN74AVC4T774PWR | 20 |
| 表贴芯片 | TPS55340PWR | 100 |
| 表贴芯片 | TPS563200 | 20 |
| 表贴芯片 | STM8L151C8T6 | 40 |
| 表贴芯片 | ADR3430ARJZ-R2 | 4620 |
| 表贴芯片 | TPS3823-30DBVR | 120 |
| 表贴芯片 | MT29F4G08ABADAWP | 252 |
| 直插芯片 | AP89085 DIP-24 | 20 |
| 表贴芯片 | TLP185GB | 936 |
| 表贴芯片 | CD74HC238PWR | 12 |
| 表贴芯片 | SN74AHC573D | 24 |
| 表贴芯片 | 74LVC245APWR | 12 |
| 表贴芯片 | SN74LVC1T45DBVR | 36 |
| 表贴芯片 | SN74AHC138PWR | 36 |  |  |  |
| 表贴芯片 | 74HC245D | 216 |
| 表贴芯片 | SN74LVC138APWR | 24 |
| 表贴芯片 | TLP785GB | 48 |
| 表贴芯片 | IMP706RESA | 12 |
| 表贴芯片 | SN74AHC32PWR | 12 |
| 表贴芯片 | TLP127 | 192 |
| 表贴芯片 | ADR3425ARJZ | 60 |
| 表贴芯片 | DS1307ZN | 240 |
| 表贴芯片 | 74LVC2G34W6-7 | 12 |
| 表贴芯片 | SN74LVC16T245DGGR | 24 |
| 表贴芯片 | LY62256SN-70LL | 200 |
| 表贴芯片 | LY62256SL-70LL | 40 |
| 直插芯片 | SN65LBC184P | 100 |
| 表贴芯片 | TLC5620ID | 120 |
| 表贴芯片 | ATMEGA128-16AU | 160 |
| 表贴芯片 | ATMEGA2561-16AU | 20 |
| 表贴芯片 | TPS54325PWP | 280 |
| 表贴芯片 | HCPL7840 | 120 |
| 直插芯片 | HCNR201 | 248 |
| 表贴芯片 | ISO7221ADR | 320 |
| 表贴芯片 | ADR421BR | 80 |
| 表贴芯片 | TLV2553IDW SO-14 TI | 1600 |
| 直插芯片 | SN65HVD3082E DIP-8 | 1280 |
| 表贴芯片 | EPM3128ATI100-10N | 1296 |
| 表贴芯片 | HCPL-600 | 2400 |
| 直插芯片 | TLC2543IN | 40 |
| 表贴芯片 | ATSAMA5D34A-CU | 720 |
| 表贴芯片 | LFE3-17EA-6FTN256I | 720 |

1、具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。